

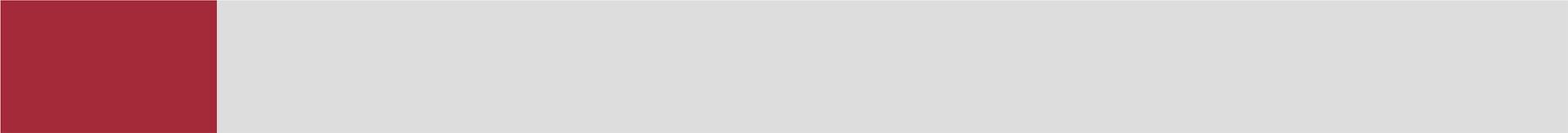
2012 PCクラスタワークショップ in 北海道

日立のテクニカルコンピューティングへの 取り組み

2012/3/9

株式会社 日立製作所
中央研究所
清水 正明

HITACHI
Inspire the Next



目次

1 日立テクニカルサーバラインナップ

2 日立サーバラインナップ

3 事例紹介

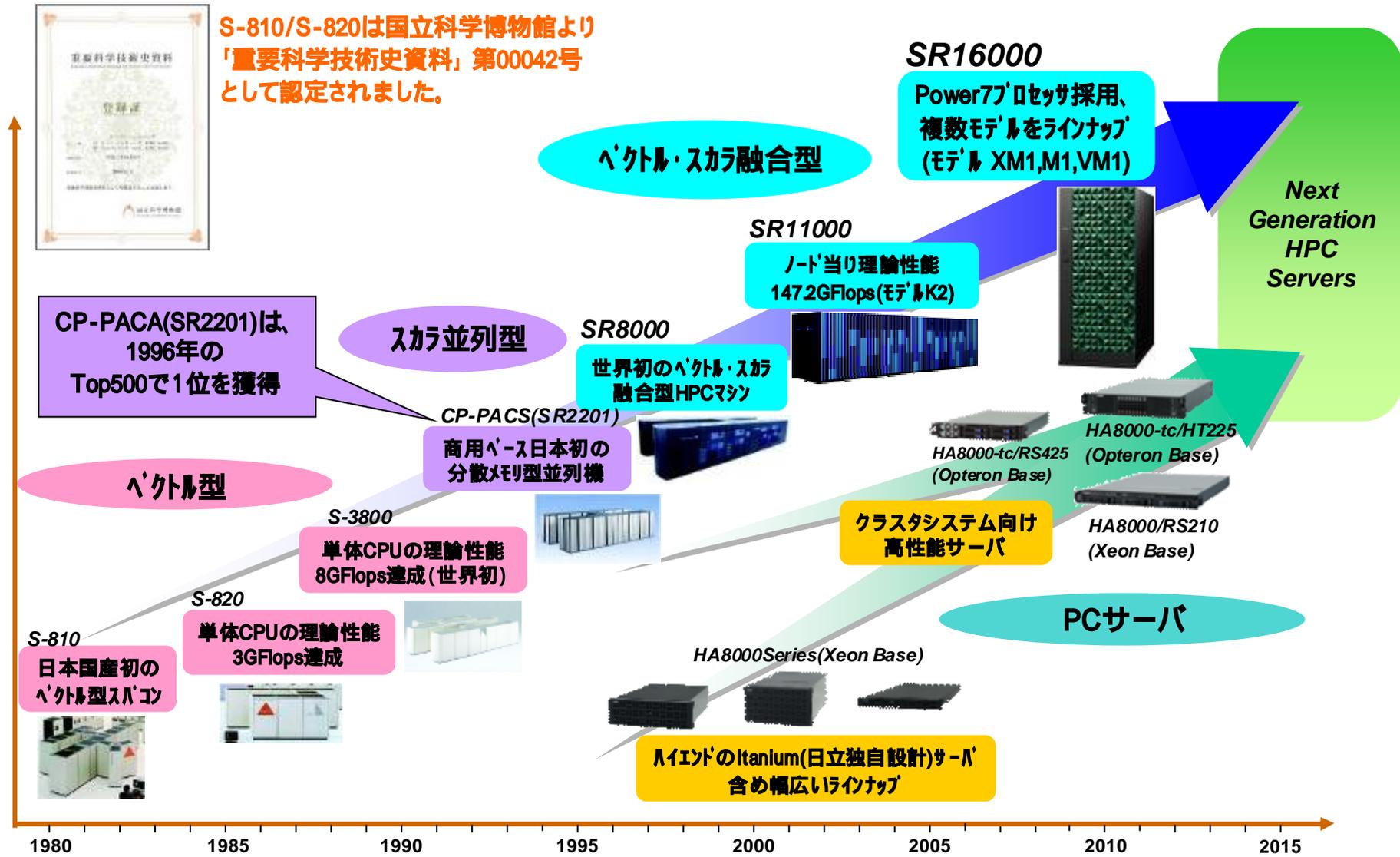
4 分散並列ファイルシステムHSFS V6

1 日立テクニカルサーバラインアップ

- ・SR16000
- ・HA8000

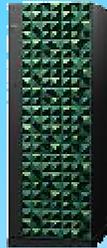
1-1

日立テクニカルサーバ : History & Future



スカラSMPからPCクラスタまでラインアップ拡充

スカラSMPクラスタ (SR16000シリーズ)

大規模SMP
モデルVM1

POWER7 ~ 256way

最大ノード構成
・ 8.2 TFLOPS
・ 8 TBメモリ高効率/高集積
モデルM1

POWER7 32way

最大ノード構成 システム構成
・ 980 GFLOPS ・ 32 ~ 512ノード
・ 256 GBメモリ ・ 最大500 TFLOPSエントリ
モデルXM1

POWER7 32way

最大ノード構成 システム構成
・ 844 GFLOPS ・ 1 ~ 512ノード
・ 256 GBメモリ ・ 最大432 TFLOPS

PCクラスタ (HA8000シリーズ)

HA8000-tc/HT225



AMD/Opteron

最大ノード構成
・ 294 GFLOPS
・ 64 GBメモリ

HA8000/RS210



Intel/Xeon

最大ノード構成
・ 146 GFLOPS
・ 192 GBメモリ

次世代Xeonプロセッサにも対応予定

InfiniBand QDRサポート
・ Fat-Tree
・ 3D-Torus

SRシリーズの特長を継承・強化させ、最先端H/Wテクノロジーにより高性能・低消費電力を両立させる

実績と将来性を見据えたシステム・アーキテクチャ

- ・ 高性能スカラプロセッサのSMP & 並列

最先端ハードウェアテクノロジーの適用

- ・ 最新プロセッサPOWER7 (高性能・低消費電力)

各モデルの特長の明確化

- ・ 設備条件の緩和(空冷モデルの継承、耐荷重の軽減)
- ・ 世界最高クラスの高実装密度
- ・ 大規模共有メモリを有する最高性能のSMPサーバ

HPC向け技術の継承

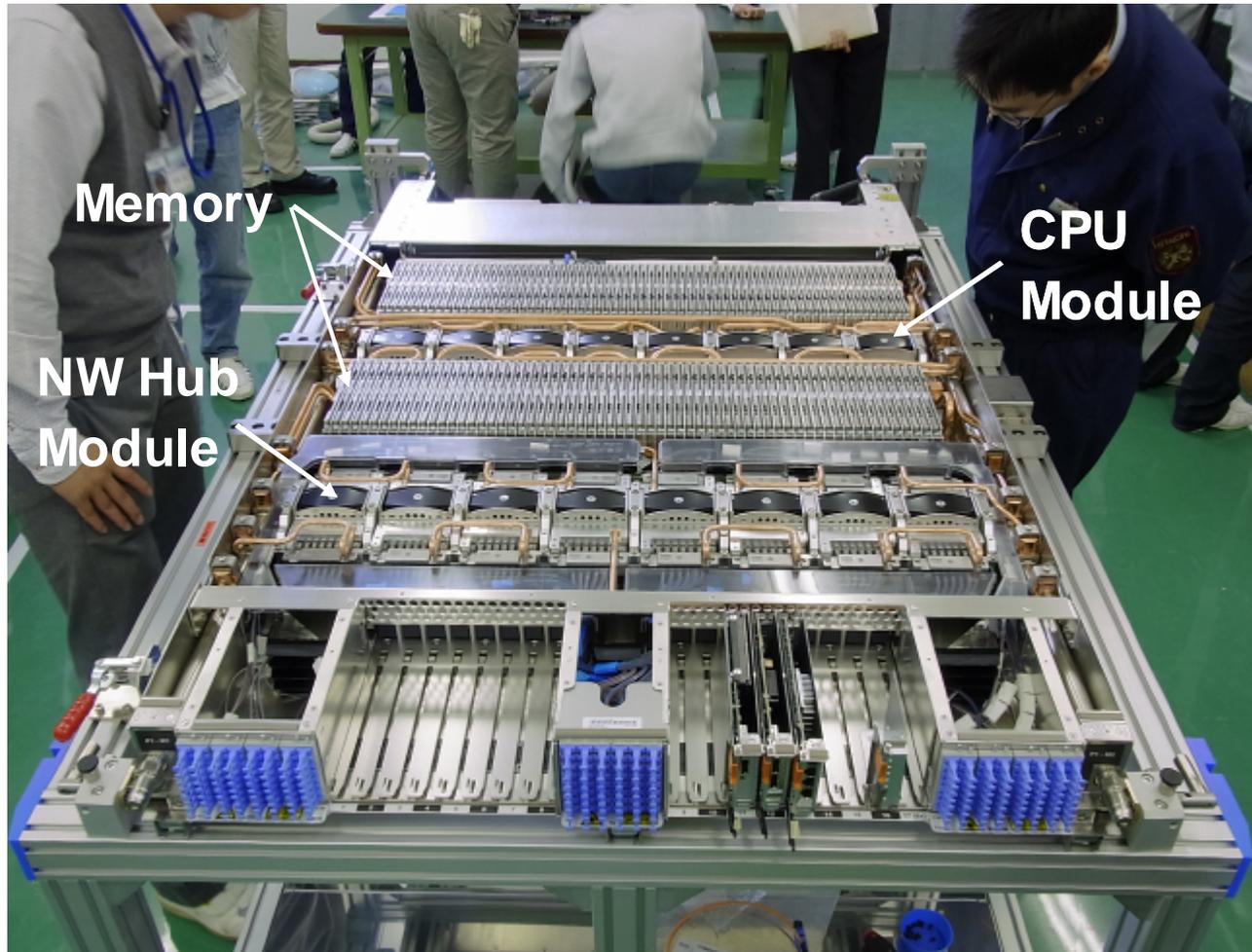
- ・ チューニング技術(アプリまでを見たトータルチューニング)
- ・ 運用技術: センター運用管理、単一システムイメージ等



モデルM1



モデルXM1



8 node (CPU Module) / board

1-5

HA8000-tc/HT225の紹介



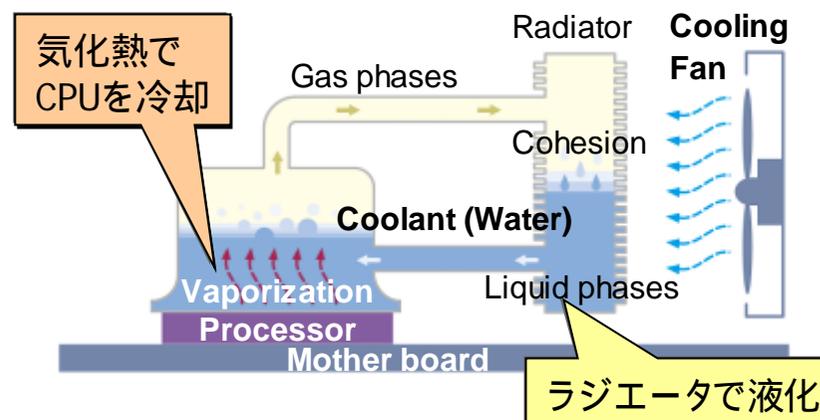
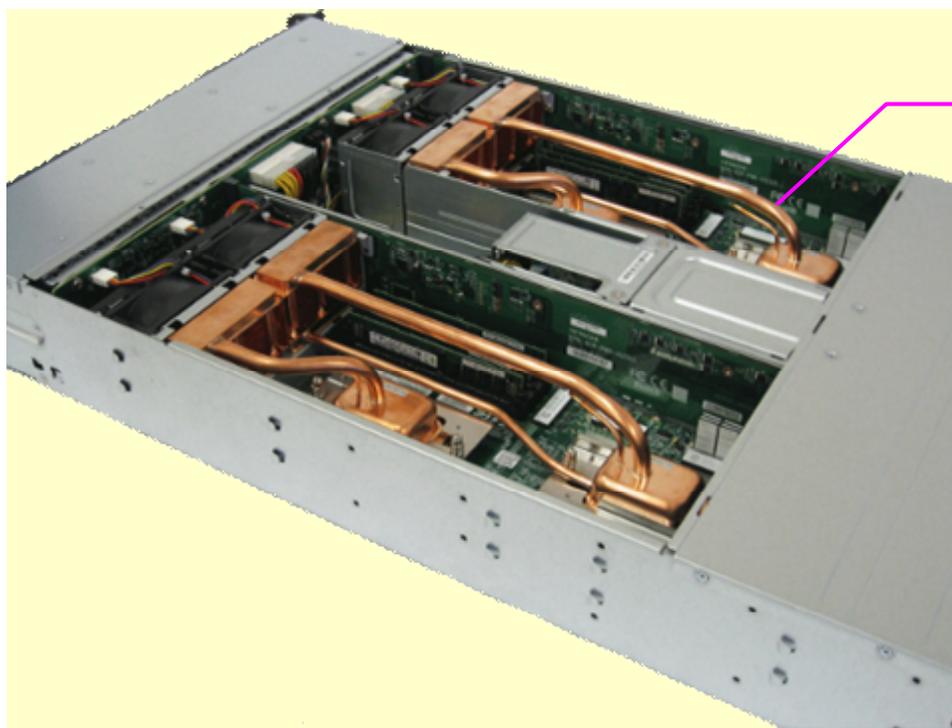
プロセッサ : AMD Opteron 6140/ 6276
(2.3GHz 16コア Interlagos) × 2
294.4 GF

メモリ : 最大 64GB (DDR3-1600)

HDD : 2.5 SAS-2.0 HDD × 4 (RAID 0,1,10)

拡張I/O : PCI-Express(x16) 1スロット,
PCI-Express (x8) 2スロット

電源 : シャーシ内 2ノードで共用冗長構成
サーモサイフォン冷却



冷却用ファンの回転数低減により、
省電力、低騒音を実現

2 日立サーバラインアップ

- ・ブレードサーバ
- ・ラックマウントサーバ / タワーサーバ

2-1

BladeSymphony ラインアップ

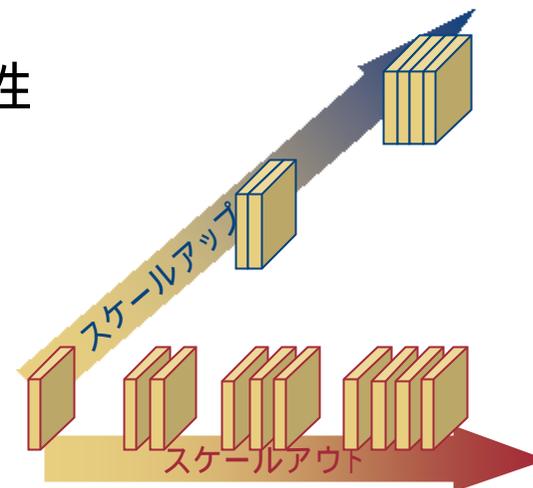
各製品、充実のラインナップで、用途に応じた製品を提供
仮想化環境やソリューションを含めたシステム提供も可能



ミッションクリティカル・システムにフォーカス **BS2000**

■ 仮想統合を実現する高信頼スケーラブル・ブレードサーバ

- ・ 仮想化による集約、高速処理に適応した性能・拡張性
(ブレード間SMP接続/ 大容量メモリー/ I/Oスロット拡張装置)
- ・ 日立サーバ仮想化機構 *Virtage* 標準搭載(*1)
- ・ メインフレームの高信頼・高可用化技術を継承
- ・ 高効率電源の採用 (80 PLUS® GOLD認証取得(*2))
- ・ ハードウェア長期保守対応 (ロングライフサポートサービス 7年/10年(*3))



*1: Essentialモデル

*2: 電源負荷50%時の変換効率92%を実現

*3: BS2000 Eタイプにてサポート



標準サーバブレード



高性能サーバブレード



シャーシ: 最大8ブレード/10U



I/Oスロット拡張装置



< 2011年度の主な強化ポイント >

標準サーバブレード 性能強化

- ・最新Intel® Xeon® 5600番台プロセッサ
- ・16GB DIMMサポート

高性能サーバブレード 性能強化

- ・最新Xeon E7ファミリー プロセッサ
- ・16GB DIMMサポート

日立サーバ仮想化機構Virtage 強化

- ・標準サーバブレード：30LPAR
- ・高性能サーバブレード：60LPAR

I/O系RAS機能強化

キャパシティオンデマンド

- ・初期導入費用低減 & 長期運用時の拡張性

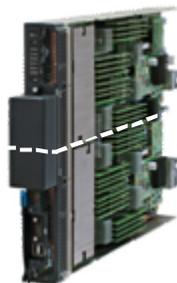
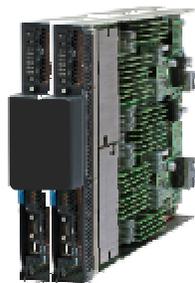
BS2000



シャーシ:最大8ブレード/10U



標準サーバブレード

キャパシティ
オンデマンド高性能
サーバブレード

2ブレードSMP構成



4ブレードSMP構成



I/Oスロット拡張装置



より軽く、より小さく 高密度実装を追求 **BS320**

■ 幅広い用途に対応する高集積・省電力ブレードサーバ

- ・ 高さ6U(約27cm)に最大10ブレード搭載可能
- ・ 最大重量約98kg/シャーシの軽量設計
- ・ 用途に応じた多彩なサーバブレードをラインアップ
- ・ 日立サーバ仮想化機構 *Virtage* に対応^{(*)1}
- ・ 高効率電源の採用 (CSCI Silver基準適合, 80 PLUS[®] SILVER認証取得^{(*)2})
- ・ ハードウェア長期保守対応 (ロングライフサポートサービス: 7年)



*1: PCI拡張サーバブレード *Virtage*モデルで提供
*2: 負荷50%時の変換効率89%以上を実現



標準サーバブレード



SAN専用サーバブレード



HDD拡張サーバブレード



PCI拡張サーバブレード



< 2011年度の主な強化ポイント >

最新Intel® Xeon® 5600番台プロセッサ

大容量メモリ/次世代SSD

- ・32GB DIMMサポート
- ・SSD搭載サポート

日立サーバ仮想化機構Virtage 強化

- ・LPAR数増強 (16LPAR)

iSCSI対応N+1コールドスタンバイ

省電力機能&低電圧プロセッサ/メモリ

BS320



標準サーバブレード



SAN専用サーバブレード

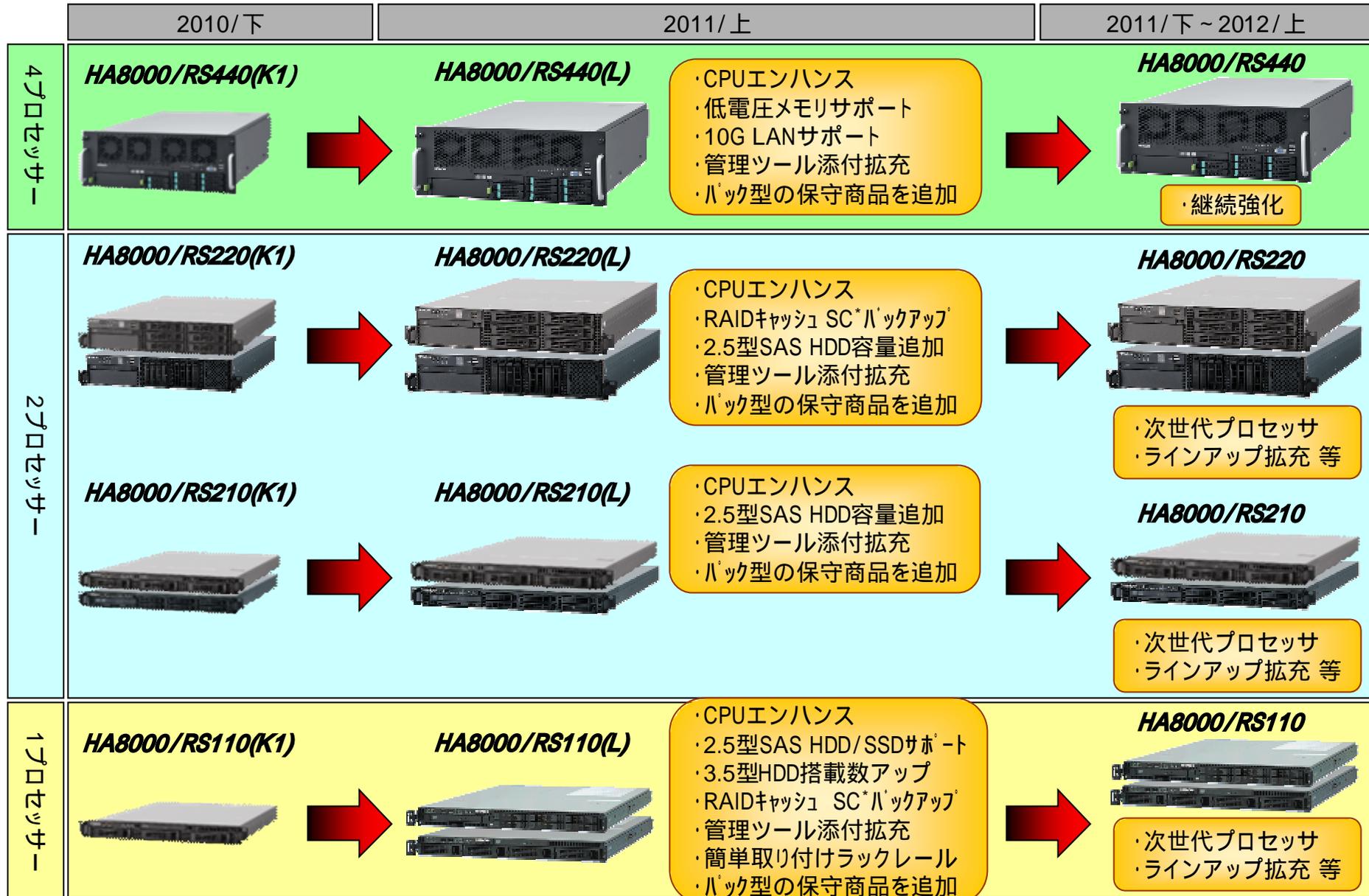


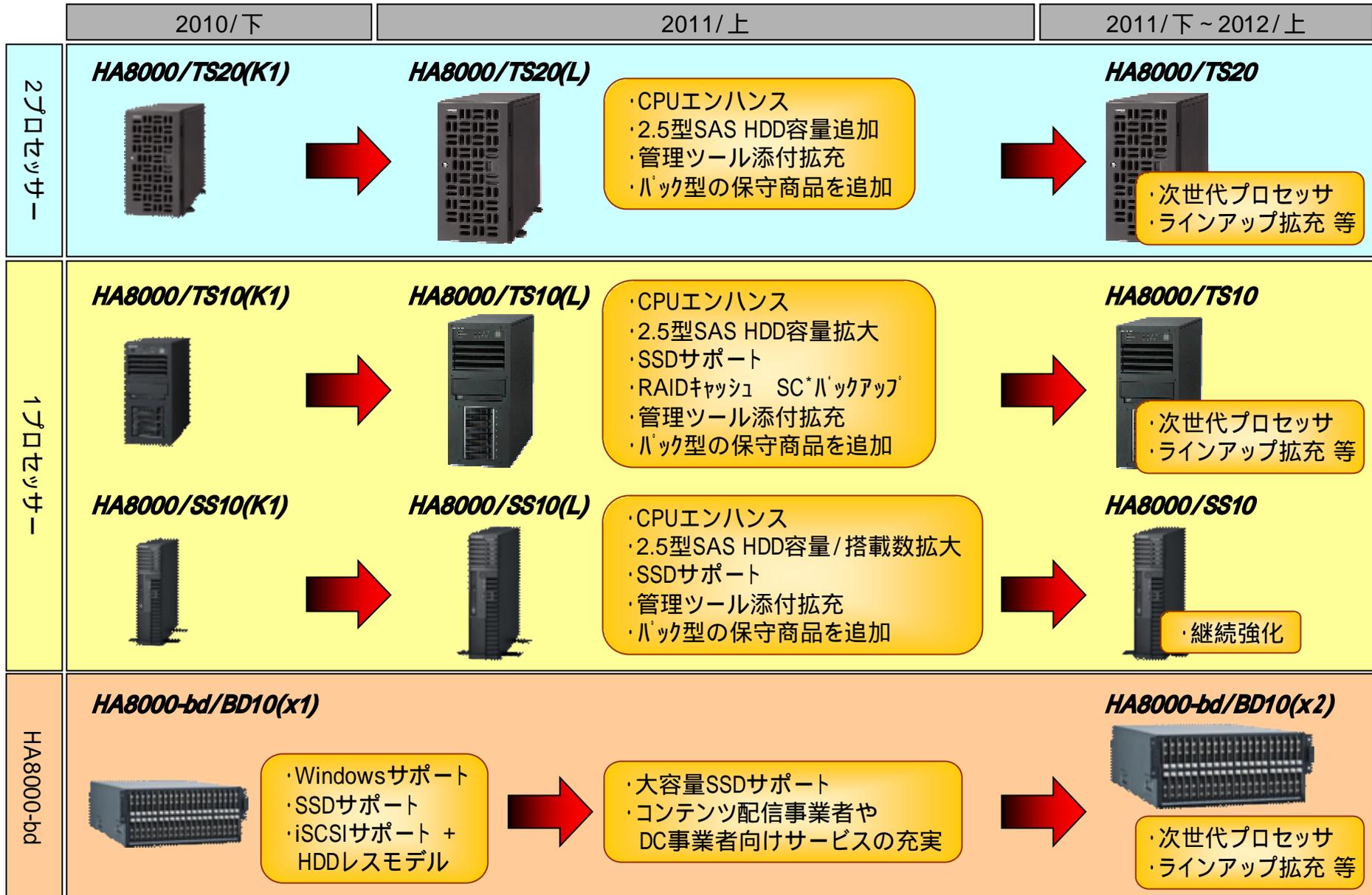
HDD拡張サーバブレード



PCI拡張サーバブレード







3 事例紹介

- ・北海道大学殿「北海道大学アカデミッククラウド」
- ・東京大学医科学研究所殿

4 分散並列ファイルシステム

HSFS Version 6

4-1

日立の分散並列ファイルシステムHSFS

HSFS (Hitachi Striping File System)
スパコン分野で培った技術を投入した
高性能共有ファイルシステム

共有ファイルシステムとして
今後も進化し続けます！

進化

スパコン分野で性能と
スケーラビリティを追求

気象予報業務など、大規模&並列性能を求め
られるスパコン用に開発された日立の共有ファ
イルシステム

技術継承

オープン基盤製品として
耐障害性を強化

'11末

HSFS V6

8192ノード対応
キャッシュ利用による高速化
フェールオーバ強化

'11

HSFS 05-02

グリッドバッチ向け機能強化
ファイルのメモリ常駐化(インメモリ)
Linux®対応

'09

HSFS 05-00

グリッドバッチなどビジネス案件への対応
SAN共有機能、耐障害性強化

'08

HSFS 04-00

大規模クラスタ構成への対応
1024ノード対応、信頼性向上

'07

HSFS 03-00

ファイルシステムを瞬時に修復する
セルフファイルシステム

'06

HSFS 02-00

'05

HSFS 01-00

'08

SR16000

'03

SR11000

'98

SR8000

'96

SR2201

'94

SR2001

年度

4-2

大規模システムにも柔軟に対応する並列FS

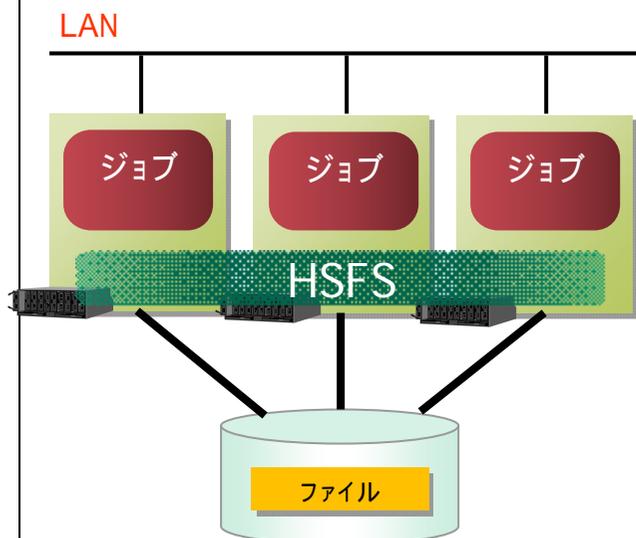
小規模から大規模まで台数に応じた構成を組むことが可能です

特長

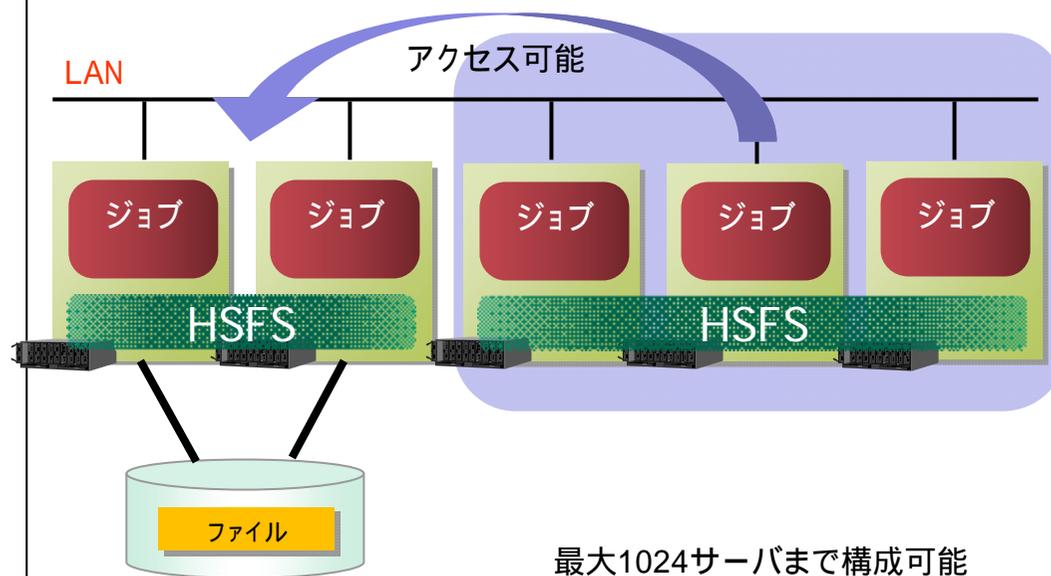
バッチ処理業務の増加に伴い、多数のサーバ台数が必要となる場合があります。
各サーバにディスク装置を接続できない大規模システムでも、ネットワークによるファイル共有を構築することができます。SAN共有機能とネットワーク共有の混在型も可能です。

SAN共有機能型

サーバ台数が比較的少ない場合



ネットワーク共有型



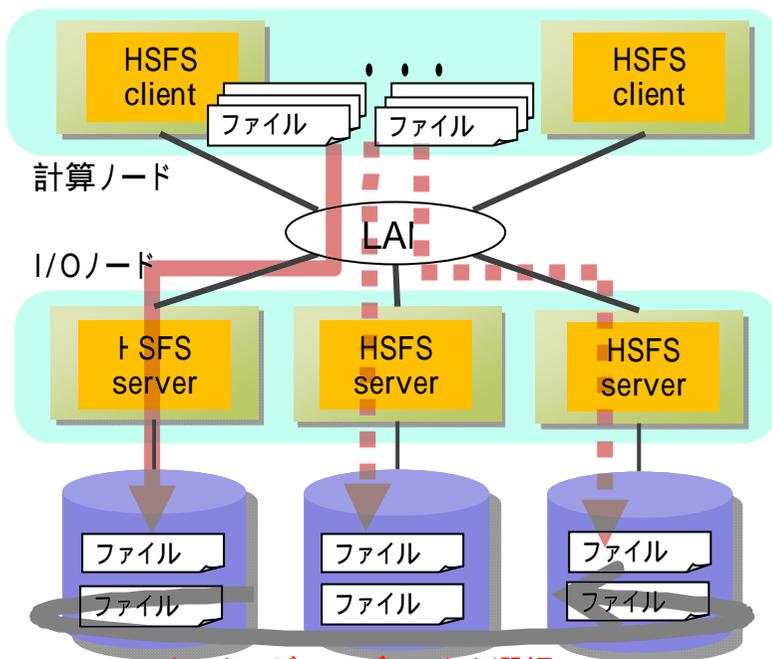
4-3

ストライピング機能(2つのストライプ方式)

分散方式	特徴	適性
ファイルストライプ	ファイル単位で分散配置(ラウンドロビン) 複数のファイルを別々のディスクに格納する 各ディスクのファイル数を平準化	小サイズファイルI/Oで高性能を発揮 ・MBオーダー未満のI/Oプログラム ・TSS環境、コンパイル環境など
ブロックストライプ	ファイルを複数ブロックに分割してから配置 1つのファイルをブロック分割(*1)してから、 ブロックを別々のディスクに並列転送	巨大なファイルのI/O時間短縮 (小サイズファイルの場合、ファイル分割損が生じるため非効率となることがある)

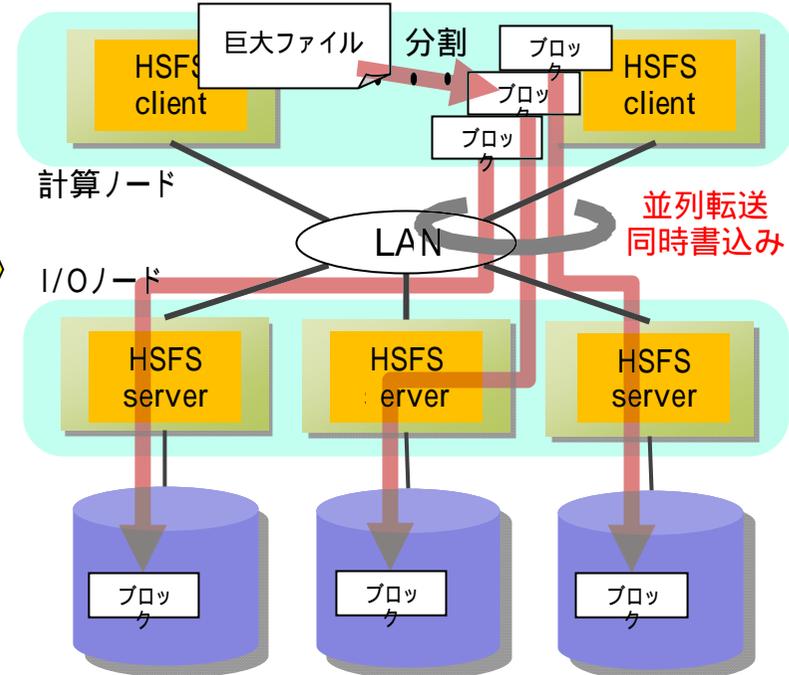
(*1) ブロックストライプのブロック分割数はシスパラで変更可

ファイルストライプ

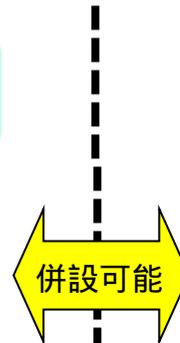


ラウンドロビンでディスクを選択

ブロックストライプ

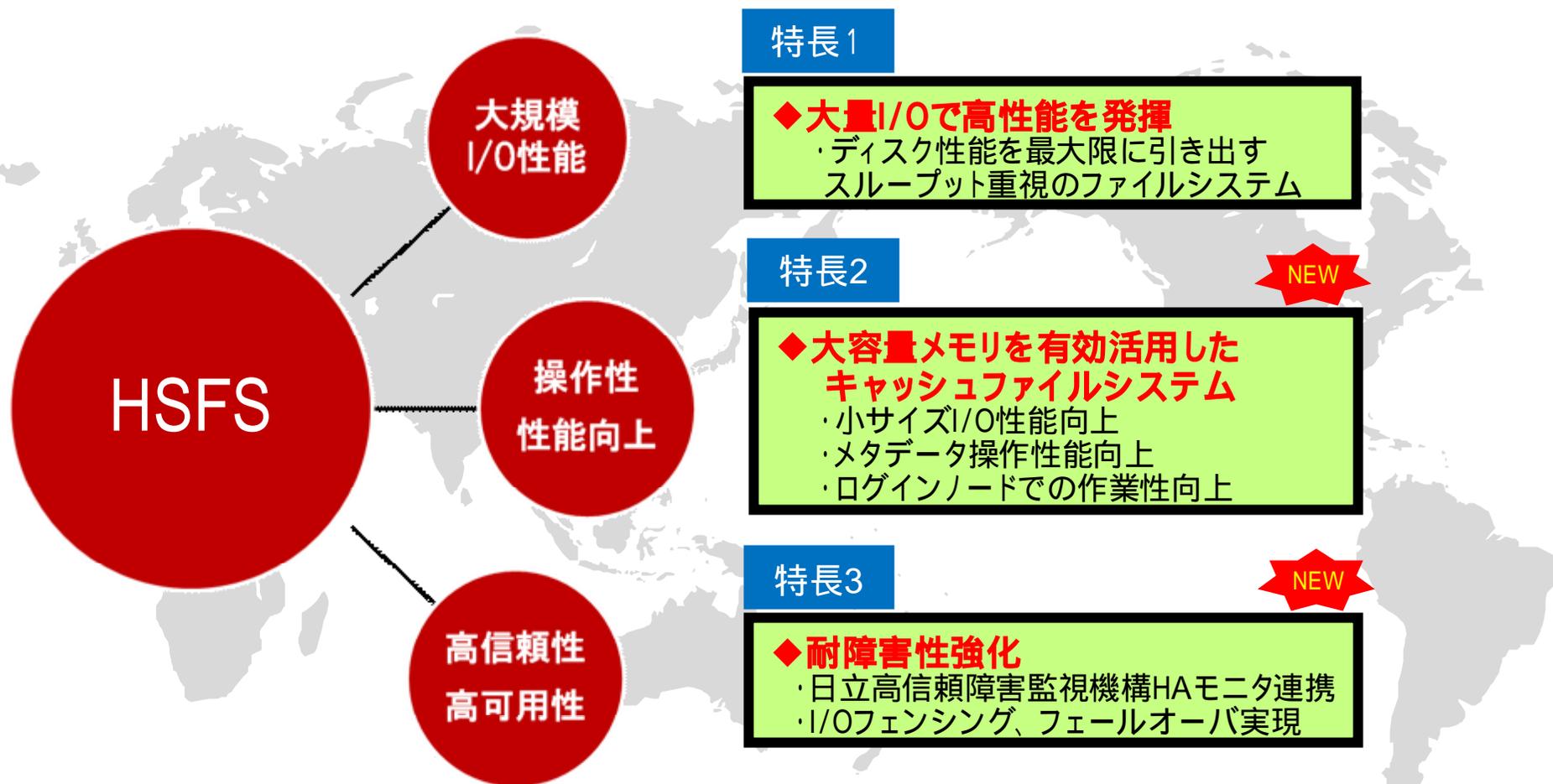


並列転送
同時書込み



大規模I/O重視型ファイルシステムをベースに、V6で更に進化します！

- ・小サイズI/O性能も大きく向上させ、インタラクティブ操作の快適性の追求
- ・障害発生時の確実なI/Oフェンシングとフェールオーバによるユーザ資産保護



ディスク性能を最大限に引き出し、大規模・大量I/Oに強いファイルシステム

過去の実績

- ◆SR8000ではOS(HI-UX/MPP)の一機能として提供[~2002年]
 - 大学や研究所等の日立スパコンユーザで多数の稼働実績あり
 - ハードピーク性能の90%を超える性能を発揮(1GbpsのFCで90MB/s)
- ◆SR11000で高性能ファイルシステムとして製品化[2005年]
 - 納入時のBMTで20GB/s達成(128ノードでの総スループット)
- ◆1台の大規模SMPサーバでの高い性能要求にも対応[2009年]
 - 納入時のBMTで1台のサーバで6GB/s達成(SR16000,FC48本直結構成)

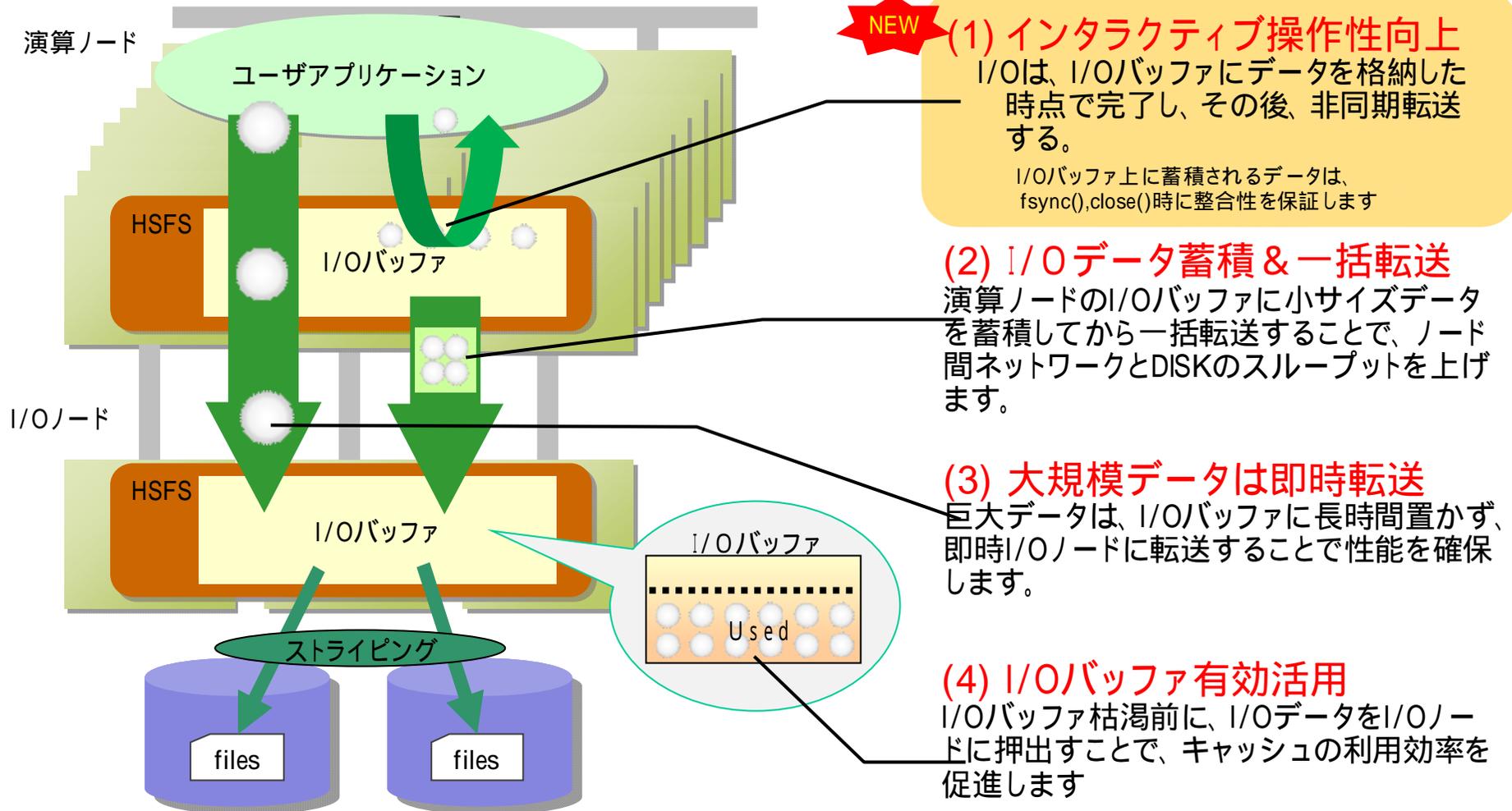
4-6

特長2 快適なインタラクティブ性能を提供

バッファメモリを利用した非同期I/Oをフル実装したキャッシュファイルシステム

特長

HSFSのI/Oバッファを利用したI/O完全非同期化により、新規ファイル生成/削除のコストを1msec未満に短縮し、快適なインタラクティブ性能を提供



NEW (1) インタラクティブ操作性向上
 I/Oは、I/Oバッファにデータを格納した時点で完了し、その後、非同期転送する。
 I/Oバッファ上に蓄積されるデータは、fsync(),close()時に整合性を保証します

(2) I/Oデータ蓄積 & 一括転送
 演算ノードのI/Oバッファに小サイズデータを蓄積してから一括転送することで、ノード間ネットワークとDISKのスループットを上げます。

(3) 大規模データは即時転送
 巨大データは、I/Oバッファに長時間置かず、即時I/Oノードに転送することで性能を確保します。

(4) I/Oバッファ有効活用
 I/Oバッファ枯渇前に、I/OデータをI/Oノードに押出すことで、キャッシュの利用効率を促進します

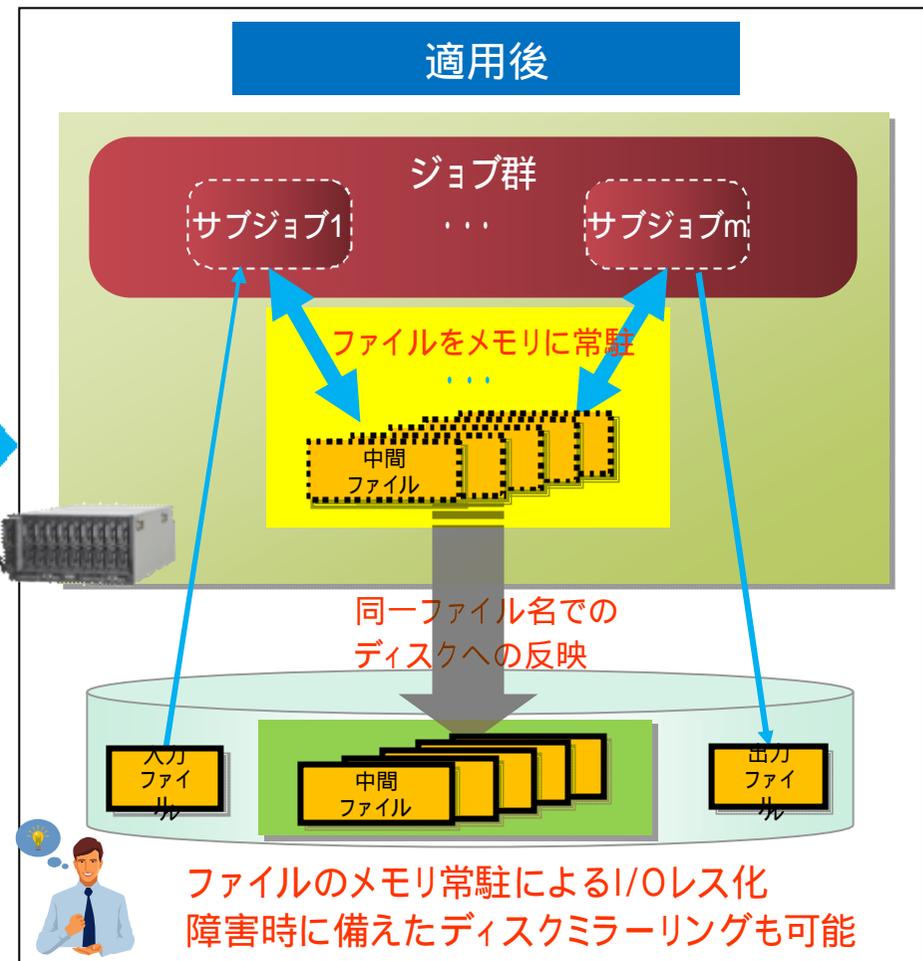
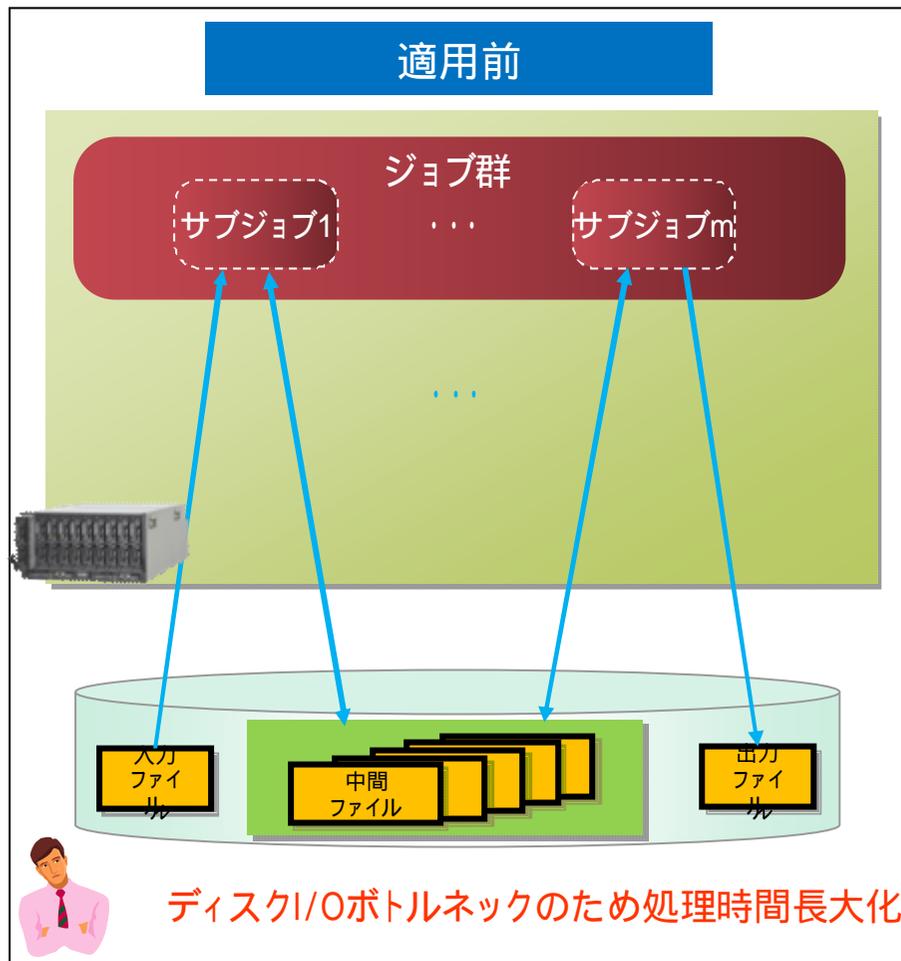
4-7 特長2-1 バッチジョブ高速化のためのインメモリ機能

ファイルのメモリ常駐化機能(インメモリ)により、I/Oレスを実現

特長

ジョブ間で引き継ぐ一時的な中間ファイルなどを、各サーバのメモリ上に常駐することができます。

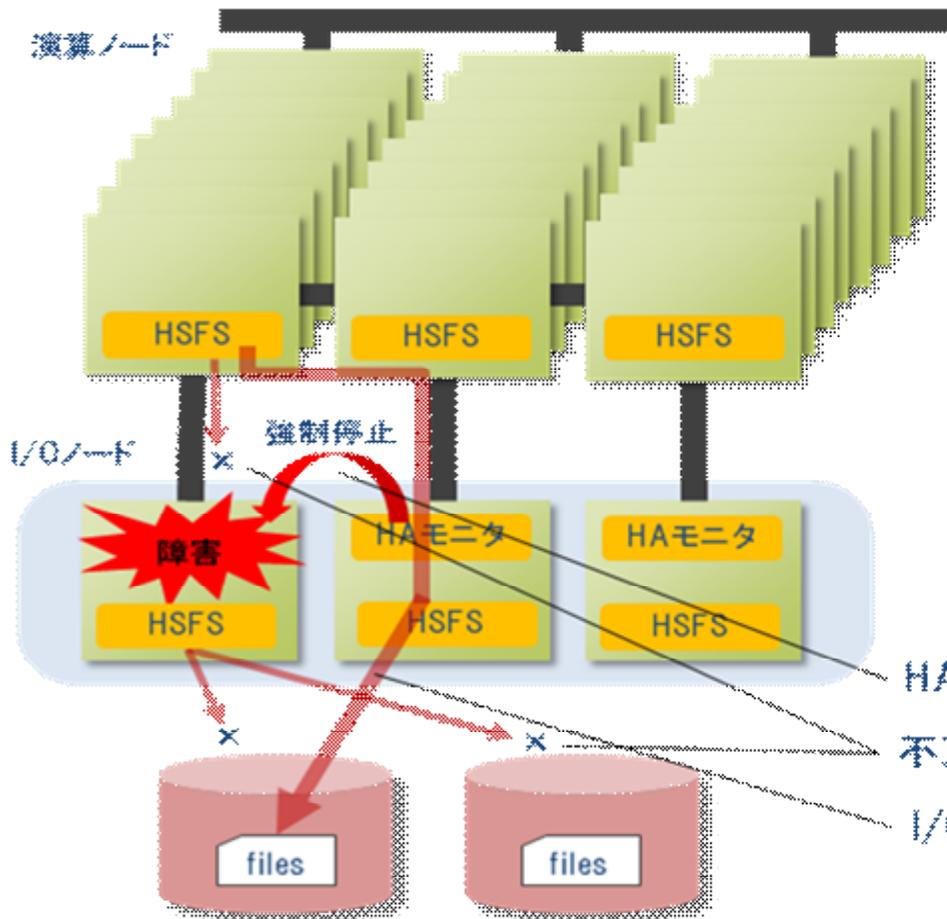
(本機能はサーバ間でメモリを共有するものではありません)



高信頼切換え機能「HAモニタ」と連携したI/Oフェンシングとフェールオーバ

特長

I/OノードのOSスローダウン時やハード障害時、ファイルシステムを守るため、HAモニタ(高信頼障害監視機構)と連携し、不安定なI/Oによるデータ破壊を確実に遮断し、安全なフェールオーバを実現します。



処理の流れ



1~60秒

- HAモニタで障害ノードを完全停止
- 不正アクセス遮断によるファイル破壊防止
- I/O経路の再設定



HITACHI

Inspire the Next

他社商品名、商標等の引用に関する表示

製品の内容・仕様は、改良のために予告なしに変更する場合があります。

製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。

インテル、Intel、Xeon、Itaniumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

AMD、Opteronは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red HatならびにShadow Manロゴは、米国およびその他の国でRed Hat, Inc.の登録商標もしくは商標です。

VMwareは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

AIXは、米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

AIX 5Lは、米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。

Javaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。